

DIP

Textool™ Sockets For Test and Burn In

シュリンク(1.778mm ピッチ) ZIP DIP II ソケット

1.778mmピッチのシュリンクDIP(Dual Inline Package)に適合
28ピンから90ピンまで用意



製品仕様

材料及び処理

ボディ	ガラス入りポリサルホン樹脂 (- 3302JはPEI)	UL94V-0、色調:緑 (- 3302Jは黒)
コンタクト カムレバー ウェアプレート	ベリリウム銅 ステンレス鋼 ステンレス鋼	ニッケル下地金メッキ

定 格

定格電流	1.0A MAX.
使用温度	- 55 ~ + 105

適合対象

適合パッケージ		適合基板(推奨)	
以下の仕様のDIPとする。		基板厚	1.6mm
リードピッチ	1.778mm(70mil)	スルーホール径	1.0mm Min.
リード幅	0.40 ~ 0.50mm		
リード数	28、32、42、56、64、90		
ソケットとの嵌合長	3.3 ~ 5.5mm		

関連規格

EIAJ(ED-7403-1、ED-7419、ED-7421)、JEDEC(MS-001、MS-010、MS-011、MS-015) MIL-STD-202F、JEIDA-38-1984、UL94V-0
--

機械的特性

開閉耐久性	開閉回数 20,000回
-------	--------------

電気的特性

耐電圧	AC1000V RMS1分間
絶縁抵抗	1000M 以上(DC500V)
接触抵抗	初期値 40m 以下(1.5mA)

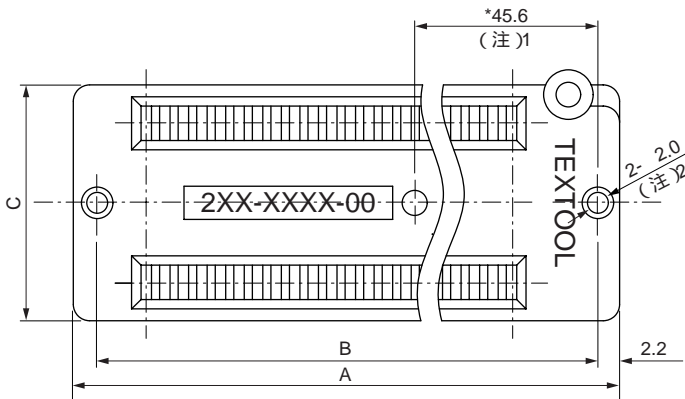
シュリンク(1.778mm ピッチ)ZIP DIP II ソケット

オーダーインフォメーション

ピン数	製品番号	適合リセプタクル(F-17ページ掲載)	
28	228-1290-00-0602J	228-1290-	-0602J
32	232-1291-00-0602J		
42	242-1293-00-0602J	242-1293-	-0602J
56	256-1292-00-0602J		
64	264-1300-00-0602J	264-1300-	-0602J
90	290-1294-00-3302J	290-1294-	-0602J

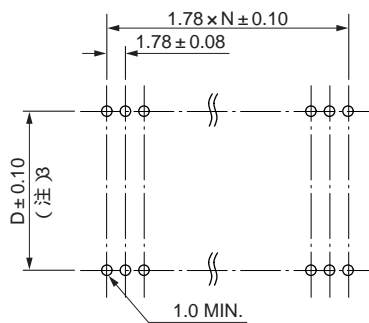
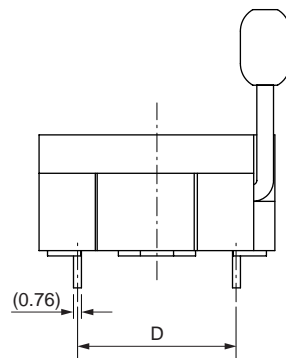
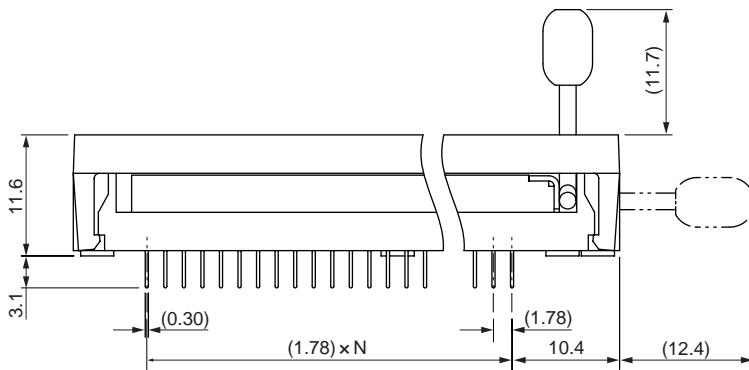
=09:固定用フランジ付き
=29:固定用フランジなし

シュリンク(1.778mmピッチ)ZIP DIP II ソケット



ピン数	A	B	C	D	N
28	40.5	36.1	17.8	10.16(400mil)	13
32	44.0	39.6	17.8	10.16(400mil)	15
42	52.9	48.5	22.9	15.24(600mil)	20
56	65.4	61.0	22.9	15.24(600mil)	27
64	72.5	68.1	28.3	20.70	31
90	95.7	91.3	31.3	22.86(900mil)	44

(注)1. 290-1294-00-3302Jの場合のみ
2. 290-1294-00-3302Jの場合、3- 2.4
3. 264-1300-00-0602JのD寸法は19.05(750mil)ではなく20.70ですので、ご注意ください。



PCB ホールパターン参考図 (ソケット実装面側)

指定外寸公差		
寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位 : mm

ZIP(Zero Insertion Pressure)ソケットを基板へハンダ付けする作業は、コンタクトをオ - プン状態にして行って下さい。